

ポリイミドカバーレイ 『C シリーズ』

使用例

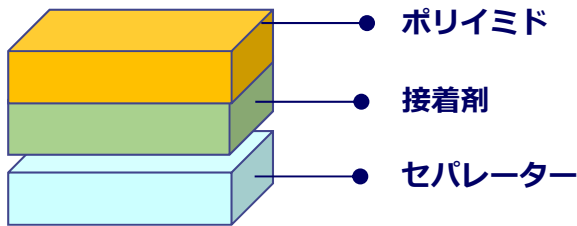
- ・スマートフォン
- ・タブレット端末
- ・ノートPC
- ・ハードディスクドライブ



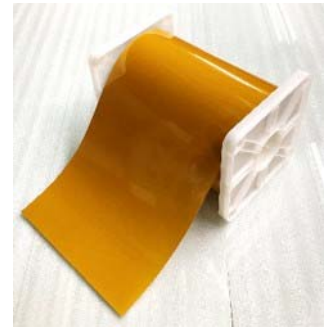
特徴

- ・ポリイミド上に絶縁性接着剤をコーティングした材料です。
- ・様々な用途に使用可能な品種を揃えています。

構成



製品外観



特性

項目	条件	単位	CM	CG	CE M	CMAG	
特徴			汎用	クイックプレス	高Tg	白	
引きはがし強さ	90°Cu 引き	A	N/cm	8	8	7	8
はんだ耐熱性	-	°C	300	300	300	300	
難燃性	-	-	V-0	V-0	V-0	VTM-0	
耐マイクロ特性	*	hr	>1000	>1000	>1000	>1000	
接着剤 Tg	-	°C	69	63	118	69	
接着剤 弾性率	A	GPa	1.0	1.7	3.6	1.0	
備考				bHAST	HDD用スライド 摺動	LEDライト 周り	

プレス条件 : 160°C×3MPa×60min

* : L/S=50/50, 50V, 85°C/85%RH